

贝格斯K10高导热垫片

产品名称	贝格斯K10高导热垫片
公司名称	深圳市优博尔科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	厚度:0.152mm 型号:进口K10
公司地址	深圳市宝安区西乡街道西乡大道华源商务中心第2.3.4.5.6.7楼七楼716号（办公场所）
联系电话	13312987566

产品详情

Sil-Pad K-10可供规格：

厚度(Thickness)：0.152mm

卷材(Roll)：292mm *76.2 m

导热系数(Thermal Conductivity)：1.3W/m-k

基材(Reinforcement Carrier)：聚酰亚胺薄膜（Kapton）

包装(Pack)：卷材产品为美国原装进口包装，片材散料为我司专用包装。

抗击穿电压(Dielectric Breakdown Voltage) (Vac)：6000

持续使用温度 (Continuous UseTemp)：-60 ° ~180 °

Sil-Pad K-10应用材料特性：

Sil-Pad K-10的基材提供高抗切割性，高性能基膜设计来替代陶瓷绝缘片。其米色的颜色以及只有6mil厚度的材料，使其性能以及应用面达到了。Sil-Pad K-10在中国大陆地区应用非常广泛。深受客户的青睐。

Sil-Pad K-10材料典型应用：

电源供应器，功率半导体，马达控制

Sil-Pad K-10材料说明：

弹性导热界面材料Sil-Pad系列包含几十种产品，每一种都有独特的结构

· 特性和性能。各种形态的SilPad导热绝缘片在各种各样的电子应用中，可以干净地替代云母·陶瓷和硅脂。

Sil-Pad K-10技术优势分析：

Sil-Pad K-10是一种以Kapton薄膜为基材涂覆硅橡胶的高性能绝缘材料，具有优良的抗刺穿能力和导热性能